

吉林华微电子股份有限公司
关于为相关控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提要：

- 被担保子公司名称：吉林麦吉柯半导体有限公司、广州华微电子有限公司；
- 本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额（不包含本公司第四届董事会第十二次会议决议批准的各项担保金额）：10,397.31 万元；其中，为本公司控股子公司提供担保总额 10,397.31 万元；
- 本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额（包含本公司第四届董事会第十二次会议决议批准的各项担保金额）：40,397.31 万元；其中，为本公司控股子公司提供担保总额 40,397.31 万元；

一、担保情况概述

公司于 2011 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议审议并一致通过了 2011 年度为子公司提供担保的议案。

公司所属企业因生产经营和发展的需要，拟向相关商业银行贷款与签署相关协议，需本公司提供担保。为了支持这些企业的发展，本公司拟为以下子公司提供担保，担保额度如下：

被担保子公司名称	担保最高额度（万元）	担保期限
吉林麦吉柯半导体有限公司	20,000.00	一年
广州华微电子有限公司	10,000.00	一年
合计	30,000.00	

本决议通过后，授权董事长在董事会批准的对外担保额度内组织实施董事会有关担保事项的决议，代表公司与有关商业银行签订担保合同。本决议项下担保可以合并在一份担保合同项下提供，也可分拆为多份担保合同（包括同一银行或多个银行）并在其项

下提供。

二、被担保企业基本情况

1、吉林麦吉柯半导体有限公司

与本公司关联关系：公司全资子公司，拥有麦吉柯 100%的股权。

注册地点：吉林市深圳街 99 号

法定代表人：赵东军

注册资本：7000 万元

经营范围：半导体分立器件、集成电路、电力电子器件、汽车电子器件、电子元件的设计、开发、制造与销售；技术进出口、贸易出口（国家法律、法规禁止、限制进出口商品除外）。

截至 2010 年 12 月 31 日，麦吉柯总资产 339,079,384.82 元、总负债 161,096,306.80 元、净资产 177,983,078.02 元、资产负债率为 47.51%；2010 年实现营业收入 226,308,212.16 元，实现净利润 27,938,115.71 元。以上数据已经上海众华沪银会计师事务所审计。

2、广州华微电子有限公司

与本公司关联关系：公司持有广州华微电子有限公司 61.46%的股权，为本公司的控股子公司。

注册地点：广州保税区保盈大道 15 号

法定代表人：韩毅

注册资本：4,000 万元

经营范围：设计、研发、生产、加工、检测：半导体器件、电力电子器件、电子元件、光电子器件；销售本公司产品及提供相关技术咨询服务。

截至 2010 年 12 月 31 日，广州华微电子有限公司总资产 207,840,754.77 元、总负债 166,654,184.36 元、净资产 41,186,570.41 元、资产负债率为 80.18%。2010 年实现营业收入 130,448,171.40 元，实现净利润 19,648,405.85 元。以上数据已经上海众华沪银会计师事务所审计。

三、本公司提供担保情况：

截止公告日，公司实际发生担保总额 10,397.31 万元；其中，为本公司控股子公司

提供担保总额 10,397.31 万元，担保总额占公司 2010 年度审计后净资产的 6.67%；累计对外担保总额（包含本公司第四届董事会第十二次会议决议批准的各项担保金额）：40,397.31 万元，担保总额占公司 2010 年度审计后净资产的 25.9%。

截止公告日，公司无子公司以外的对外担保，也不存在逾期担保情况。

特此公告

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 14 日